

东莞市勤宏(QNR)电子科技有限公司

DongGuan QinHong(QNR) Electronic Technology Co LTD

规格承认书

APPROVAL SHEET

客户名称 CUSTOMER

深圳市立创电子商务有限公司

产品名称 PART NANE

安规电容-Y2 电容

产品规格

客人料号:

PART NUMBER

QNR Y2 CT7 472M 300VAC P=7.5mm L=25mm 浅蓝色 Y5V 环保

日 **DATE**

2025.04.02

确认

CONFIRM

客户承认栏

CUSTOMER APPROVAL

供应商承认栏

MANUFACTURER APPROVAL



厂商信息

厂商名称: 东莞市勤宏电子科技有限公司

厂商地址: 东莞市高埗镇下江城第三村工业区

联 系 人: 谭先生 移动电话: 13712551659

邮 箱: tandy76@163.com

联系电话: 0769-81835816&88878072 传 真: 0769-81835815&88878075

















■ CT7 型: 安规圆片陶瓷电容器 (X1Y1、X1Y2)。

请参照本承认书试验方法和标准进行试验和使用!

若贵公司订购的规格与本承认书有出入,请与我公司业务部、技术部联系!本规格书采用 GB/T2693-2001、GB/T6346.14-2015 IEC60384-14 标准。

1.0. 承认规格列表

				Ţ	产品外	形尺寸	- (mm)				电性能参数			
序号	客户料号 勤宏规格代	勤宏规格代码	D max	T max	L ± 2.0	P ± 0.8	D ± 0. 05	E Max	H Max	材质	CAP (pf)	D. F(%)	IR (MΩ)	T.V (Vac)
01		Q472M078120FQ55250L7579	10. 0	4. 5	25	7. 5	0. 55	3	13	Y5V	3760~5640	≤2.5	≥6000	2500
02														
03														
04														
05														
06														
07														
08														
09														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														



安规陶瓷电容器组成结构及外形尺寸示意图

序号	名 称	材料	组成结构材料	外形尺寸示意图 (其余脚型见4.9条款)
1	外包封层	环氧树脂	外包封层	STYLE L
2	介质	陶瓷	介质	
3	电极	银	₩ Ç	•
4	焊锡	锡、银	焊線 一	3max.
5	引线	镀锡引线		F d

2.0. 认证标准

国家	认证机构		证书	额定电压	
四 须		以	X1Y1	X1Y2	一
美国	UL/CUL	UL1414	F/189	2626	X1Y1:500VAC
加拿大	OL/COL	ULI414	E488626		X1Y2:300VAC
# 되	IZTI	WC(0204.14	SU03093-	SU03093-	X1Y1:250VAC
帮	韩国 KTL	KC60384-14	17001	17002	X1Y2:250VAC
中国	CQC	GB/T6346.14-2015	CQC17001166375		X1Y1:500VAC
下	cqc	GB/10340.14-2013	CQC1700	X1Y2:300VAC	
德国	VDE	IEC 60384-14	40046285		X1Y1:500VAC
一	VDE	IEC 00364-14	4004	X1Y2:300VAC	
国际电工	IEC-CB	IEC60384-14(ed.4)	US-29345-UL		X1Y1:500VAC
委员会	IEC-CB	1EC00364-14(Cd.4)			X1Y2:300VAC



3.0. 产品介绍

此类电容器主要应用于电子设备交流主回路中以抑制电磁干扰。产品符合标准 GB/T 6346.14—2015 IEC60384-14。

4.0. 代码说明

$$\frac{Q}{1} \quad \frac{101}{2} \quad \frac{K}{3} \quad \frac{048200}{4} \quad \frac{B}{5} \quad \frac{G}{6} \quad \frac{55}{7} \quad \frac{250}{8} \quad \frac{L}{9} \quad \frac{10}{10} \quad \frac{00}{11}$$

共11个部分组成。其对应的含意规定如下:

- 4.1包封料
- Q:浅蓝 S:深蓝
- 4.2 标称电容量

前两位数即第1、第2位数为电容量的有效数字,最后一位数字表示倍乘数。

第3位数字	倍乘数
0	1
1	10
2	100
3	1000
9	0.1

4.3电容量误差

偏差代码	允许误差			
K	±10%			
M	±20%			

4.4电容器芯片直径、厚度代码

电容器芯片由6位数字组成,前面三位数表示直径,后面三位表示厚度。

4.4.1直径代码



芯片直径 代码	成品直径 (Max)	芯片直径 代码	成品直径 (Max)	芯片直径 代码	成品直径 (Max)
048	7.0mm	080	10.0mm	130	15.0mm
050	7.0mm	090	11.0mm	140	16.0mm
054	7.5mm	095	11.5mm	150	17.0mm
060	8.0mm	100	12.0mm	160	18.0mm
070	9.0mm	105	12.5mm	180	20.0mm
078	10.0mm	110	13.0mm		

4.4.2厚度代码

厚度代码	芯片厚度(mm)
080	0.8 ± 0.1
100	1.0 ± 0.1
120	1.2 ± 0.2
150	1.5 ± 0.3
200	2.0 ± 0.3
220	2.2 ± 0.4
250	2.5 ± 0.4

4.5温度特性代码(温度特性变化曲线图,见6.0条款)

温度特性代码	温度特性
В	Y5P
Е	Y5U
F	Y5V



4.6额定工作电压

电压代码	额定电压 (vac)		
Q	300		
G	500		

4.7引线直径

代码	55	58	60
尺寸(mm)	0.55 ± 0.05	0.58 ± 0.05	0.60 ± 0.05

4.8引线长度

代码	线长(mm)	代码	线长 (mm)	代码	线长 (mm)
030	3. 0	050	5. 0	130	13. 0
035	3. 5	080	8. 0	250	25. 0
040	4.0	100	10.0	380	38. 0

备注:引线长度<10mm,误差±0.5mm;引线长度>10mm<20mm,误差±1.0mm;引线长度>20mm以上,误差+2.0mm/-0mm。

4.9引线形状

L	J	K	Р	Н	W
		A.I		A	

4.10引线间距

间距代码	引线间距 (mm)
50	5.0 ± 0.5
75	7.5 ± 0.8
10	10.0 ± 0.8



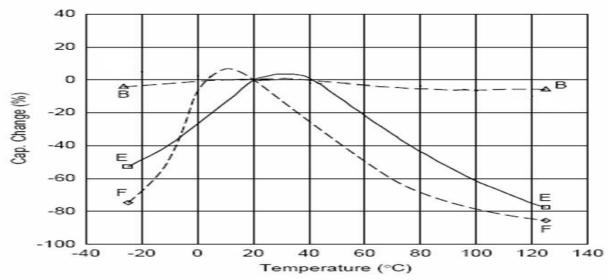
4.11内部管理代码

5.0. 标志说明

标志	标志示例					
Y1 电容	Y2 电容	1	品牌	QNR		
		2	容量		10	
		3	偏差	Δ	7	
QNR	QNR □□□ Δ © c N US	4	安规	CQC	COC	
				UL/CSA	c Al us	
CR US CR			认证 标志	VDE	₩ <u></u>	
X1 400V~				KC		
CT7 Y1 500V~			5	X1Y1:500VAC		
		J	电压	X1Y2: 300VAC		
		6	认证 型号	СТ	7	

6.0. 电容量温度变化曲线图

电容量特性曲线图





7.0. 标准气候条件

温度: 15~35℃

湿度: 30~75%

气压: 86~106Kpa

8.0. 工作和储存温度范围

8.1工作温度

温度特性	下限工作温度	上限工作温度
B (Y5P)	-40 °C	+125 ℃
E (Y5U)	-40 °C	+125 ℃
F (Y5V)	-40 °C	+125 ℃

8.2 储存温度

-10°C \sim +40°C

9.0. 特性检查 (NO. 1~6 适用逐批检查, NO. 7~14 适用周期检查)

No.	丏	页目	标准	试验方法
1	外观	与尺寸	外观形状没有明显的缺点,尺寸在标准范围内。	电容必须用目视检查其明显的缺点。 尺寸用游标卡尺测量。
2	木	示示	清晰易于识别。	目视检查。
3	~	学量	在指定的允差范围内。	 -容量与耗散因素必须在 25℃下, 使用 1±
4	,	.F.) 対因素	B(Y5P), E(Y5U), F(Y5V): D. F. ≤2.5%	0. 1KHz 和 1. 0V 电压下测量。
5		.R.) 象电阻	≥6000MΩ	绝缘电阻必须在 500±50V 条件下充电 60±5秒后进行测试。
		两导线间	没有击穿或飞弧。	电容在被表1的测试电压施加两导线间60秒后不被破坏。(充放电流不大于50mA) <表 1> 型号 测试电压 X1Y2 AC2500V X1Y1 AC4000V
6	介质	本体绝缘	没有击穿或飞弧。	i 生,将电容器的端子拧在 一起,然后如右图所示,将 金属箔包住电容器离端子 3-4mm的本体,接着将电容器 插入盛着直径为 1mm的金属 球的容器中,最后施加如表 2 所示的 AC 电压 60 秒种。〈表 2〉 Type Test Voltage X1Y2 AC2500V(r. m. s.)



No.	J	页目		标准			试	验方:	法			
7	温	度特性	特性 B(Y5P) E(Y5U) F(Y5V) 温度范围:	容量变 ±1 +22/- +22/- -25 ~ +85	电容器必须按 步骤 温度 (°C)		中的每 〈表3〉 2 -25 ±2	一步骤 3 25 ±2	後进行: 4 85 ±2	测量。 5 25 ±2		
8	ц	「焊性	导线必须有 着焊锡。	3/4以上的面	可积均匀附	电容器的导线必须浸入焊料中2± 入深度离导线根部1.5-2.0mm。 焊锡温度: 无铅焊锡(Sn-2Ag-0.5Cu)25						
		外观	没有可见损	伤		如图所示,导	如图所示,导线浸入离导线根部1.5-2.0mm处					
0	耐焊 电 接热		在±20%(Y5P特性为±10%)范围内。			锡温为260±5℃中3.5±0.5秒。						
9	(不 预热)	I.R. 绝缘电阻	≥1000MΩ.			然后在室温下存放24±2小时,再进行初始 测量。 试验后处理:						
		介质强度	见项目6。			' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	≊温下1	温下1-2小时。				
	耐焊	外观	没有可见损	伤		首 先 将 电 容 60+0/-5秒,						
10	接热	电容量 变化率	在±20%(Y5	P特性为±1	0%)范围内。	浸入离根部1 处260±5℃	. 5-2. 0	mm			Capacitor	
10	(预 先加	I. R. 绝缘电阻	≥1000MΩ.			7.5+0/-1秒。 预处理与试验后处理						
	热)	介质强度	见项目6。			见项目9。				=115_===	Molten solder	
		外观	没有可见损	伤。		1		E振动频率范围为				
11	振动阻力	容量	在允差范围	内。		10-55Hz、总振幅为1.5mm,振动从10Hz到55Hz, 然后再回到10Hz,大约一分钟。					,	
		D. F. 耗散因素	B(Y5P), E 2.5%	(Y5U),F(Y5	V): D.F. ≤	总时间六个/ 回三次。	、时,每	· 内 小 时	在相3	生垂直	方向来	

室温是指温度为15-30°C、相对湿度为45-75%、气压为86-106Kpa的条件。



No.	项目		标准	试验方法
12	耐湿性 (稳定状态)	外 容化 耗因绝电 介强观 量率 散素缘阻 质度	无可见损伤。 B(Y5P), E(Y5U): ±10% F(Y5V): ±15%。 B(Y5P), E(Y5U): D.F. ≤5.0% F(Y5V): D.F. ≤7.5%。 ≥3000MΩ。 见项目6。	电容保持在温度为40±2°C、相对湿度为90-95%条件下500±12小时。 试验后处理: 电容必须贮存在室温条件下一至二小时。
13	耐湿负荷	外 容化 散素缘阻 质度	无可见损伤。 B(Y5P), E(Y5U): ±10% F(Y5V): ±15%。 B(Y5P), E(Y5U): D.F. ≤5.0% F(Y5V): D.F. ≤7.5%。 ≥3000MΩ。 见项目6。	电容保持在温度为40±2°C、相对湿度为90-95%条件下施加额定电压500±12小时。试验后处理: 电容必须贮存在室温条件下一至二小时。
		外观	没有可见损伤。	尖峰电压: 每个供试验电容必须承受5KV(X1Y1为 8KVDC)尖峰电压三次,然后再进行寿命试 验。
14	寿命试验	电 变 I. R. 电 电	在±30% (Y5V特性为±20%) 范围内。 ≥3000MΩ。	使用表4所要求的电压在125+2/-0℃和相对湿度不超过50%的条件下1000小时。 使用电压 AC425V,另在每小时将电压增加 AC1000V,时间0.1秒。
		介质强度	见项目6。	试验后处理: 电容必须贮存在室温条件下一至二小时。



10.0. 电容量温度变化曲线图

产品符合RoHS指令、REACH指令

	有毒有害物质或元素									
材料名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴 联苯 (PBB)	本醚 (PRDF)			酸 (2-己 基) 己酯	六溴环十二 烷(HBCDD)
陶瓷芯片	<100ppm	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
环氧树脂包封料	<100ppm	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
焊锡	<100ppm	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
引线	<100ppm	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.	N. D.
详见SGS检测报告。										

11.0. 使用注意事项

- 1、在使用时应保持电容器表面温度低于其上限使用温度,否则过热会导致电容器 电气特性及可靠性的劣化。
 - 2、在使用和安装过程当中不要对电容器本体及引线施加过大的外力与振动。
- 3、在将电容器焊接到 PCB 时,不要超过电容器的焊接热特性,否则会导致电容器内部陶瓷元件开裂。